社名	
部門	
ご担当	 様

製品名 FutureNet MA-X320/LAD

ハードウェア仕様書 1.4 版

お客様受領印	この枠内にお願いいたします。			
		(返却希望	月	日)

2025 年 10 月 20 日 センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

	機能	内容		
プロセッサ				
CPU		TI Sitara AM6412		
		(Dual 64-bit ARM Cortex-A53)		
	内部動作周波数	1GHz		
MCU		TI MSP430FR2476 (FRAM 64kB, SRAM 8kB)		
メモリ				
DRAM		DDR4-SDRAM		
	メモリ容量	2GByte		
	動作周波数	DDR 800MHz (1600MT/s)		
eMMC	NAND FLASH	eMMC 5.1		
	メモリ容量	10GByte / Enhanced mode (pSLC)		
Serial N	NOR FLASH	QSPI FLASH MEMORY (Boot device)		
	メモリ容量	8MByte		
インタフェース				
ETHER	0/1	10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T		
	インタフェース	2ポート		
	コネクタ	RJ-45		
	動作モード	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI-X 対応		
CONSC	DLE	USB 2.0 Full-Speed device (USB-Serial ポート)		
	インタフェース	1ポート		
	コネクタ	USB micro B		
	USB-Serial デバイス	FTDI FT234XD (TXD/RXD, ハードフロー制御無し)		
	最大転送速度	115.2kbps		
RS-232	2	TIA/EIA-232 (RS-232) シリアルポート		
	インタフェース	1 ポート		
	コネクタ	D-SUB 9 ピン(オス)		
	最大転送速度	115.2kbps		
	転送モード	全二重		
	モデム信号	DTE (DTR, DSR, CTS, RTS, CD, RI)		
RS-485	5	TIA/EIA-485 (RS-485) シリアルポート		
	インタフェース	1ポート		
	コネクタ	スクリューレス端子台 5/10 ピン		
		対応ケーブル 単線 AWG28~AWG22, ϕ 0.32mm~ ϕ 0.65mm		
		撚線 AWG28∼AWG22, 0.08mm²∼0.32mm²		
	最大転送速度	115.2kbps		
	転送モード	半二重		
	終端抵抗	120Ω 内蔵		
SD Car	·d	SD メモリカード		
	インタフェース	1 スロット		
	コネクタ	SD カードスロット		
	最大転送速度	25MByte/sec (SD mode 4bit data)		
	ブート機能	MMC ブート対応(CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え)		

機能			内 容				
インタフェー	インタフェース						
USB			USB 2.0 Host Interface				
		インタフェース	1 ポート				
コネクタ			USB Type A				
	最大転送速度		USB 2.0 High speed				
		電源供給能力	供給電流制限 1A				

機 能		内容		
インタフェース				
接点入	カ	電圧接点入力		
	ポート数	2CH (DIN S0/S1)		
	コモン	2CH/コモン		
	入力電圧	DC12V~24V±10% (DC10.8V~26.4V)		
	入力閾値	ON: DC10V以上		
		OFF: DC3V 以下		
	入力電流	約 2.5mA~5mA		
	入力インピーダンス	約 6kΩ		
	入力フィルタ	ソフトウェア		
	ソフト割り込み	チャネル毎に設定(立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可)		
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁		
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間		
	コネクタ	スクリューレス端子台 3/10 ピン		
		対応ケーブル 単線 AWG28~AWG22, ϕ 0.32mm~ ϕ 0.65mm		
		燃線 AWG28~AWG22, 0.08mm²~0.32mm²		
接点出		オープンコレクタ出力		
	ポート数	1CH (DOUT S0)		
	コモン	1CH/コモン		
	負荷電圧	DC26.4V(最大)		
	負荷電流	50mA(最大)		
	ON 電圧	DC 1.1V 以下 (最大負荷時)		
	OFF 時漏洩電流	0.1mA 以下		
	保護機能	過電流保護		
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁		
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間		
	コネクタ	スクリューレス端子台 2/10 ピン(接点入力と一体型)		

	機能	内 容			
通信モジュール	通信モジュール				
モバイル	レ無線通信モジュール				
	モジュール	Quectel EC25-J(マルチキャリア)			
	技適等各種認証番号	[R] 018-190011, [T] ADF18-0088018			
	LTE カテゴリ	LTE Cat.4			
	インタフェース	USB2.0 High Speed 内部接続			
	SIM スロット	標準 SIM カードスロット×1			
	eSIM(オプション)	eSIM 拡張ボード用 BtoB コネクタ×1			
		SIM スロットと選択式(ソフトウェアによる切り替え)			
	アンテナコネクタ	SMA コネクタ×2			
	無線通信モード	LTE-FDD			
		Band 1 (2.1GHz 帯)			
		Band 3 (1.7GHz 帯)			
		Band 8 (900MHz 帯)			
		Band 18 (800MHz 帯)			
		Band 19 (800MHz 帯)			
		Band 26 (800MHz 帯)			
		LTE-TDD			
		Band 41 (2.5GHz 帯)			
		WCDMA			
		Band 1 (2.1GHz 帯)			
		Band 6 (800MHz 帯)			
		Band 8 (900MHz 帯)			
		Band 19 (800MHz 帯)			
	最大転送速度	LTE Cat.4 下り150Mbps/上り50Mbps (理論最大値)			

機	能	内 容		
拡張インタフェース				
接点入力		電圧接点入力		
 	ート数	24CH (DIN Group A/B/C/D/E/F)		
	モン	4CH/コモン		
	.力電圧	DC12V~24V±10% (DC10.8V~26.4V)		
	.力閾値	ON: DC10V以上		
		OFF: DC3V 以下		
	力電流	約 2.5mA~5mA		
	カインピーダンス	約 6kΩ		
	.カフィルタ	ソフトウェア		
<u> </u>	フト割り込み	チャネル毎に設定(立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可)		
絶	縁方式	フォトカプラ絶縁		
絶	線耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間		
	ネクタ	24 ピン 着脱式スクリューレス端子台		
		Phoenix contact 製 DMC 0,5/12-G1-2,54 P20 THR R72		
		接続ケーブル AWG26~AWG20 対応		
接点出力		オープンコレクタ出力		
ポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ート数	8CH (DOUT Group A/B)		
	モン	4CH/コモン		
負	.荷電圧	DC26.4V(最大)		
負	L荷電流	50mA(最大)		
OI	N 電圧	DC 1.1V 以下 (最大負荷時)		
OI	FF 時漏洩電流	0.1mA 以下		
保	護機能	過電流保護		
絶	緣方式	フォトカプラ絶縁		
絶	緣耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間		
=	ネクタ	24 ピン 着脱式スクリューレス端子台		
		Phoenix contact 製 DMC 0,5/12-G1-2,54 P20 THR R72		
		接続ケーブル AWG26~AWG20 対応		
外部給電		外部電源出力		
出	l 力電圧	DC 12V±10%		
		DC 24V±10%		
	力電流	200mA(最大)		
! I L	護機能	過電流保護		
	縁方式	トランス絶縁		
絶	線耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間		
	ネクタ	24ピン 着脱式スクリューレス端子台		
		Phoenix contact 製 DMC 0,5/12-G1-2,54 P20 THR R72		
		接続ケーブル AWG26~AWG20 対応		

	機能	内容				
拡張インターフェー	拡張インターフェース					
アナロク	ブ 入力	マルチプレクサ式逐次変換型(SAR) A/D コンバータ				
	ポート数	シングルエンド入力 8CH				
		(シングルエンドおよび差動出力の機器を接続可能)				
	絶対最大入力	DC ±24V				
	入力レンジ	電圧モード(ソフトウェアにより選択)				
		DC 0V~+5.12V				
		DC 0V~+10.24V				
		DC -5.12V~+5.12V				
		DC -10.24V~+10.24V				
		電流モード(スイッチ切り替え)				
		DC 0mA~20.48mA(4mA~20mA 機器を接続可能)				
	入力インピーダンス	電圧入力モード 1MΩ				
		電流入力モード 250 Ω ± 0.1%				
	分解能	16bit				
	変換精度	±0.1% (フルスケール)				
	絶縁方式	ディジタルアイソレータ絶縁				
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間				
	コネクタ	16ピン 着脱式スクリューレス端子台				
		Phoenix contact 製 DMC 0,5/8-G1-2,54 P20 THR R72				
		接続ケーブル AWG26~AWG20 対応				

		内 容			
表示機能					
Г	LED				
	POWER	電源ステータス	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
			(電源 ON 時緑色点灯)		
	STATUS 1	システムステータス 1	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	STATUS 2	システムステータス 2	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	STATUS 3	システムステータス 3	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	ANT 1	アンテナレベル 1	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	ANT 2	アンテナレベル 2	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	MOBILE	モバイルステータス	赤色/緑色 2色 LED ソフト制御		
	ETHER 0/1	SPEED	橙色/緑色 2 色 LED RJ-45 コネクタ		
		LINK/Activity	緑色 1色 LED に内蔵		
スイッチ					
	INIT スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフ	ト検出可)		
	OPTION スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフ	ト検出可)		
	CONFIG スイッチ	モード設定用 4bit DIP	スイッチ		
監視機能	1				
	内部温度センサ	I2C 温度センサデバイス			
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視			
	入力電圧監視	I2C A/D コンバータに。	よる電圧監視		
	LOG 保存	FRAM 内蔵 MCU によ	る常時 LOG・イベント保存		
スリープ村	幾能				
	スリープモード	シャットダウンモード(C	CPU Power OFF/コールドスタート)		
	スリープ条件	ソフトウェアコマンド設!	定		
	シャットダウンモード	•DIN Port			
	ウェイクアップ条件	・RTC タイマ			
		・OPTION スイッチ			
		・モバイル無線通信モ	ジュール WAKE_ON		
		•MCU Request			
+1.3. <i>F</i> *+	级 台 比	(それぞれソフトウェア	の夫表による)		
カレンダ村 「		100 DTO = 15 / 7			
-	リアルタイムクロック	I2C RTC デバイス			
	バックアップ電池	3V リチウム電池			
瞬时停電	バックアップ機能	双方向チャージ・バック	コポルギーレーク		
-	給電方式 公電時間				
	給電時間	約 500ms (負荷状態による)			
	通知機能	停電発生をホスト CPU および MCU へ通知 MCU による停電イベントおよび発生時刻記録			
		WICO ICAのIP电1///	71703みい光工时列記跡		

機能			内容		
外形寸流	去(突起物除く)				
	W(幅)		137.0mm		
	D(奥行き)		157.0mm		
	H(高さ)		42.0mm		
重量(ア	ダプタ・ケーブル等除	<)			
	本体のみ		約 920g		
	_		_		
電源					
	本体 DC 入力電圧		DC9V~DC36V		
	本体電源コネクタ		2ピン ネジフランジ付きソケット(Phoenix contact MC コネクタ)		
			DC ジャック (EIAJ4, 12V 専用)		
	本体 FG 端子		M4 ねじ端子		
	消費電流	DC12V	約 660mA/最大		
		DC12V	約 280mA/待機(CPU アイドル・LTE 待受状態)		
		DC12V	約 1.55mA/スリープ(シャットダウンモード)		
	発熱量(最大)		28.4kJ(約 6.8kcal)		
	バックアップ電源		カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式)		
環境条件	<u> </u>				
	動作環境		温度:-20℃~+60℃		
			湿度:10%~90%RH(結露なきこと)		
	保存環境		温度:-20℃~+70℃		
			湿度:10%~90%RH(結露なきこと)		
	冷却方式		自然空冷		
	MTBF(推測値)		91,500h 以上		
規制・認	証				
	電波障害自主規制		VCCI Class A		
	安全基準		社内基準準拠		
	静電気放電イミュニ	ティ	IEC 61000-4-2(JIS C61000-4-2) レベル3		
	放射無線周波電磁	界イミュニティ	IEC 61000-4-3(JIS C61000-4-3) レベル 3		
	電気的ファストトランジェント		IEC 61000-4-4(JIS C61000-4-4) レベル 2		
	/バーストイミュニティ				
	サージイミュニティ		IEC 61000-4-5(JIS C61000-4-5) レベル 2		
	伝導妨害イミュニテ	1	IEC 61000-4-6(JIS C61000-4-6) レベル 2		
	耐振動性		JIS D1601 1 種 A 種		
			JIS D1601 2 種 A 種		
			JIS E4031 2種 B 種		
			JIS E3014 2種 B 種		

^{*} 上記仕様は現時点の内容を示し、今後、変更する場合があります。

2. インターフェース詳細仕様

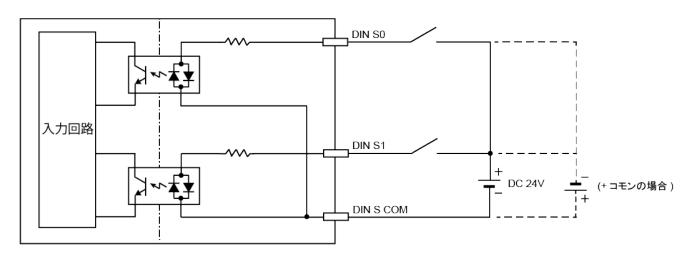
2. 1 DIO コネクタピン配置

DIO コネクタピン配置表

Pin	接点	接点出力	機能	
No.	グループ	ピン名称		
1		DIN S0	DI_00	
2	DIN S	DIN S1	DI_01	
3		DIN S COM	DI コモン S	
4	DOUT S	DOUT S0	DO_0	
5	ס וטטע	DOUT S COM	DO コモン S	

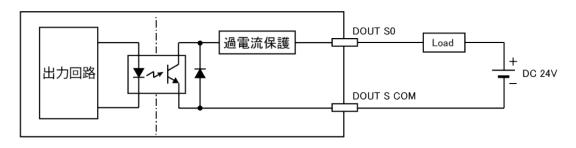
2. 2 DI 接点入力等価回路

DI 部はフォトカプラ及び電流制限抵抗により構成される。また、外部電源の接続方法によりマイナスコモン、及びプラスコモンの機器と接続が可能。グループ毎に共通コモンとなっている。



2. 3 DO 接点出力等価回路

DO 部はフォトカプラ及び過電流保護素子により構成される。グループ毎に共通コモンとなっている。



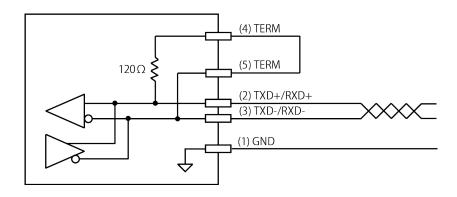
2. 4 RS-485 PORT コネクタピン配置

信号 PIN 機能 No. ピン名称 コモン・シグナルグランド 1 GND 2 + (POS) B (TXD+/RXD+) A (TXD-/RXD-) - (NEG) 3 **TERM** 120 Ω ターミネーション 4 5 TERM 120 Ω ターミネーション

RS-485 PORTピン配置表

2. 5 RS-485 PORT 等価回路

RS-485 ポートコネクタのピン(4)TERM とピン(5)TERM を外部でループバック接続することにより、RS-485 ポートに終端抵抗を挿入することができる。接続は最短のケーブルで行うこと。



3. 拡張インターフェース詳細仕様

3. 1 DIO コネクタピン配置

DIO コネクタ ピン配置表1 (DIN A/B/C, DOUT A)

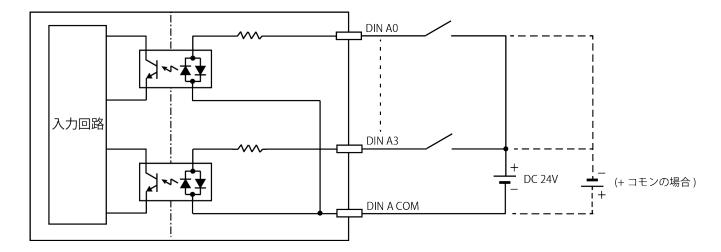
PIN	接点	接点	機能	PIN	接点	接点	
No.	グループ	ピン名称		No.	グループ		
1		DIN A COM	DI コモン A	13		DIN C COM	DI コモン C
2	DIN A	DIN A0	DI_00	14		DIN C0	DI_08
3	DIN A	DIN A1	DI_01	15	DIN C	DIN C1	DI_09
4		DIN A2	DI_02	16		DIN C2	DI_10
5		DIN A3	DI_03	17		DIN C3	DI_11
6		DIN B COM	DI コモン B	18		DOUT A COM	DO コモン A
7		DIN B0	DI_04	19		DOUT A0	DO_00
8	DIN B	DIN B1	DI_05	20	DOUT A	DOUT A1	DO_01
9		DIN B2	DI_06	21		DOUT A2	DO_02
10	1	DIN B3	DI_07	22		DOUT A3	DO_03
11	DC OUT	DC OUT 12V	12V 出力	23	DC OUT	DC OUT COM	電源コモン
12	DC 001	DC OUT 24V	24V 出力	24	DC 001	DC OUT COM	電源コモン

DIO コネクタ ピン配置表2 (DIN D/E/F, DOUT B)

PIN	接点	接点	機能	PIN	接点	接点	
No.	グループ	ピン名称		No.	グループ		
1		DIN D COM	DI コモン A	13		DIN F COM	DI コモン C
2	DIN D	DIN D0	DI_12	14	DIN F	DIN F0	DI_20
3		DIN D1	DI_13	15		DIN F1	DI_21
4		DIN D2	DI_14	16		DIN F2	DI_22
5		DIN D3	DI_15	17		DIN F3	DI_23
6		DIN E COM	DI コモン B	18		DOUT B COM	DO コモン B
7	DIN E	DIN E0	DI_16	19	DOUT B	DOUT B0	DO_04
8		DIN E1	DI_17	20		DOUT B1	DO_05
9		DIN E2	DI_18	21		DOUT B2	DO_06
10		DIN E3	DI_19	22		DOUT B3	DO_07
11	DC OUT	DC OUT 12V	12V 出力	23	DC OUT	DC OUT COM	電源コモン
12	DC OUT	DC OUT 24V	24V 出力	24	DC OUT	DC OUT COM	電源コモン

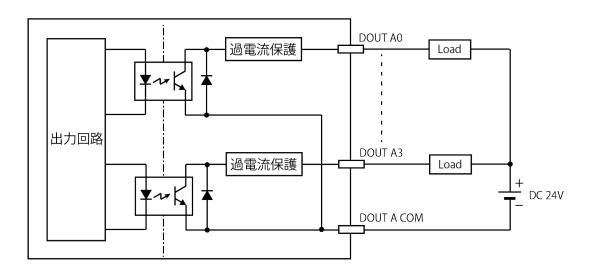
3. 2 DI 接点入力等価回路

DI 部はフォトカプラ及び電流制限抵抗により構成される。また、外部電源の接続方法によりマイナスコモン、及びプラスコモンの機器と接続が可能。グループ毎に共通コモンとなっている。



3. 3 DO 接点出力等価回路

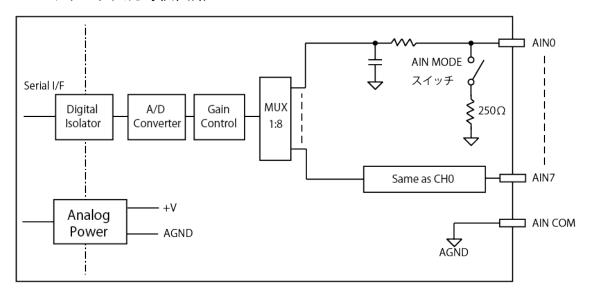
DO 部はフォトカプラ及び過電流保護素子により構成される。グループ毎に共通コモンとなっている。



3. 4 アナログ入力コネクタピン配置

PIN	ピン名称	機能	PIN	ピン名称	機能
No.			No.		
1	AIN0	AI_00	9	AIN COM	AI コモン
2	AIN1	AI_01	10	AIN COM	全チャネル共通
3	AIN2	AI_02	11	AIN COM	
4	AIN3	AI_03	12	AIN COM	
5	AIN4	AI_04	13	AIN COM	
6	AIN5	AI_05	14	AIN COM	
7	AIN6	AI_06	15	AIN COM	
8	AIN7	AI_07	16	AIN COM	

3.5アナログ入力等価回路



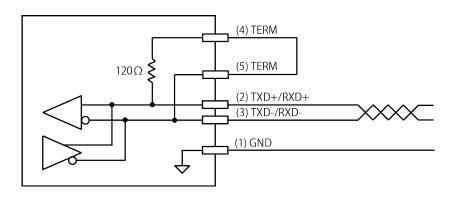
3. 6 RS-485 PORT コネクタピン配置

RS-485 PORTピン配置表

PIN	信号	機能
No.	ピン名称	
1	GND	コモン・シグナルグランド
2	+ (POS)	B (TXD+/RXD+)
3	— (NEG)	A (TXD-/RXD-)
4	TERM	120Ωターミネーション
5	TERM	120Ωターミネーション

3. 7 RS-485 PORT 等価回路

RS-485 ポートコネクタのピン(4)TERM とピン(5)TERM を外部でループバック接続することにより、RS-485 ポートに終端抵抗を挿入することができる。接続は最短のケーブルで行うこと。



4. 外観図

